07;13 Локальная эмиссионная спектроскопия микрозерен антимонида индия

© Н.Д. Жуков, Е.Г. Глуховской, Д.С. Мосияш

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов E-mail: ndzhukov@rambler.ru

Поступило в Редакцию 27 мая 2015 г.

На туннельном микроскопе в режиме полевой эмиссии на выбираемых локально микрозернах поверхности антимонида индия исследованы спектры плотности и параметры уровней электронных состояний. Методом соответствия вольт-амперных характеристик и формулы для вероятности эмиссии через уровни найдены значения энергии их активации (ψ) и времени жизни (τ) электронов на них. Идентифицированы несколько уровней электронной локализации в приповерхностной зоне микрозерна *i*-InSb с параметрами: $\psi \sim 0.73$, 1.33, 1.85, 2.15, 5.1 eV; $\tau \sim 5 \cdot 10^{-8} - 3 \cdot 10^{-7}$ s. Предложена физическая модель — локализация "легких" электронов за счет кулоновского взаимодействия и их размерное квантование в приповерхностной зоне, определяемое эффективной массой, энергией, концентрацией электронов, радиусом кривизны поверхности микрозерна.

Значительное место в исследованиях полупроводниковых квантоворазмерных структур занимают квантовые точки (КТ), формируемые в виде выступов зерен на поверхности (A_3B_5 , кремний) и коллоидных суспензий (A_2B_6). КТ представляют собой объемно-геометрические объекты, сопоставимые по размерам с длиной волны де Бройля для электрона λ , определяющей плотность вероятности нахождения объекта в заданной точке конфигурационного пространства [1]. Поскольку для

1

подавляющего большинства материалов $\lambda \sim 1$ nm, а в KT не более $10^2 - 10^3$ атомов, количество размерно-квантованных (условно их можно назвать — "свободных") электронов в KT может исчисляться десятками или даже единицами. В этих случаях можно говорить о KT, как о большом атоме [2]. При относительно большом числе "свободных" электронов в KT должны сочетаться процессы размерного квантования и электрон-электронного взаимодействия, относительный вклад которых определяется размерами, формой KT и свойствами ее границ [3]. Увеличение числа "свободных" электронов в KT до сотен и более позволяет наблюдать такие интересные физические явления, как кулоновская блокада и кулоновские осцилляции, возникающие вследствие усиления электрон-электронного взаимодействия [2,3].

Среди полупроводников уникальным по квантово-размерным проявлениям является антимонид индия (InSb), который имеет экстремально низкие значения эффективной массы электрона [4]. Для него величины λ исчисляются десятками нанометров [1,4]. Частица с такими размерами имеет $10^5 - 10^6$ атомов и соответственно много "свободных" электронов.

Авторами данной статьи проводятся исследования на микрозернах поверхности полупроводников A_3B_5 и установлены некоторые свойства, аналогичные получаемым для КТ [5,6]. В данной работе продолжены исследования в части детализации свойств локальной полевой эмиссии. Обоснования экспериментального метода приведены в наших работах [7,8]. Результаты измерений обрабатывались по общепринятым методикам: сканирующей зондовой микроскопии полупроводниковых материалов и наноструктур [9,10], с использованием программы Gwyddion, таблиц и построений графиков в формате Excel. Влияние адсорбированных на поверхности газов на результаты измерений оценивалось как несущественное [6–8].

Автоэмиссия из полупроводника может быть использована для исследований электронных свойств его поверхности [9,10]. При этом поверхностью полупроводника является слой, по толщине соответствующий величинам размером $\lambda - (1-2)$ nm. В случаях больших величин λ (как для InSb) поверхностью будет слой толщиной соответственно до 100 nm. В этом случае необходимо говорить о проявлении электронных свойств не на поверхности, а в приповерхностном слое.

При анализе использованы варианты описания процессов эмиссии электронов из полупроводника с участием и без участия уровней локализованных электронных состояний. Эмиссия электронов с приповерхностных уровней происходит с вероятностью [11]

 $\exp[-4\pi\psi^{3/2}(2m)^{1/2}/3hE]$, где E — значения напряженности электрического поля в области эмиссии, ψ — величины барьера для электронов, m — эффективная масса электрона в полупроводнике, h — постоянная Планка. При больших величинах E вероятность опустошения уровней будет близка к единице, а ток эмиссии (насыщения) будет равен qN_S/τ , где N_S — общее число уровней эмиссии (локализованных состояний), τ — усредненное значение времени жизни электронов для каждого из уровней эмиссии, q — заряд электрона. Тогда выражение для тока примет вид

$$I = qN_S \tau^{-1} \exp[-4\pi \psi^{3/2} (2m)^{1/2} (3hE)^{-1}] = A \exp(-B/V).$$
(1)

Формула (1) получена для случая одномерной модели, когда величину поля E можно принять равной V/d, где V — напряжение на зазоре, d — значения величин зазора между микрозерном и микрозондом. Условие применимости этой модели во всех случаях оценивалось и выполнялось: значения радиуса кривизны микрозерна и микрозонда много больше величины зазора между ними.

С учетом того что плотность состояний вблизи уровня Ферми в узкозонном легированном электронном полупроводнике практически постоянна, выражение для дифференциала величин эмиссионного тока может быть представлено в виде, аналогичном случаю для туннелирования из металла [9,12]: $dI \propto \rho_s(\mathcal{E}) d\mathcal{E}$, где ρ_s — плотность состояний в материале исследуемого образца, \mathcal{E} — энергия электрона. В этом случае зависимость производной тока от напряжения dI/dV определяется плотностью состояний ρ_s в энергетическом спектре образца.

На рис. 1 приведена характеристика спектра плотности состояний для образца антимонида индия с проводимостью, близкой к собственной, — *i*-InSb (концентрация электронов $n = 5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$). Картина принципиально отличается от получаемых для полупроводников группы A_3B_3 — GaAs [12], *n*-InSb и *n*-InAs [5], для которых наблюдаются один или два пика, идентифицируемых как края зон, и для *n*-InSb и *n*-InAs — слабо выраженные дополнительные пики вне ширины запрещенной зоны. Для *i*-InSb (рис. 1) не наблюдается основной пик, и сильно выражены пики вне ширины запрещенной зоны. При освещении излучением красного светодиода спектральная картина становится похожей на полученные для образцов *n*-InSb и *n*-InAs [5]. При снятии облучения темновая характеристика восстанавливается.



Рис. 1. Характеристика спектра плотности электронных состояний для микрозерен образца *i*-InSb.



Рис. 2. ВАХ в координатах $\lg I - 1/V$: для образца *i*-InSb (кривая *I*) и для сравнения — *n*-InAs (кривая 2), *n*-GaAs (кривая 3).

Для образца *i*-InSb характерным для BAX было поведение, отображенное на рис. 2 (кривая *I*). Поскольку величины тока экстремально малы, специально исследовался вопрос о достоверности их измерений. При этом проводились аналогичные исследования на разных образцах



Рис. 3. ВАХ для образца *i*-InSb в координатах $(\lg I - 1/V)$ на отдельных участках. На каждом из фрагментов: по горизонтальной оси — значения 1/V (1/V), по вертикальной — $\lg I(I, A)$.

и в разных режимах. Для сравнения на рис. 2 приведены ВАХ примерно в тех же пределах величин тока для *n*-InAs и *n*-GaAs.

Как видно из рис. 2 (кривая I), ВАХ имеют несколько явно выраженных участков характерных изменений тока. Построение кривых на этих участках в интервалах роста тока (рис. 3) показало хорошее соответствие формуле (1). Интерпретируя каждый из участков формулой (1), были определены параметры ψ_J и qN_{SJ}/τ_J (J — номер участка).

Из соответствия экспериментальных (рис. 3) ВАХ формуле (1) на нескольких участках, а также, судя по характеристикам плотности электронных состояний (рис. 1), можно утверждать, что эмиссия электронов для исследованных образцов происходит через уровни локализованных электронных состояний, а сам процесс эмиссии является двухэтапным: из зоны проводимости — на локализованные уровни, а с них — на вакуумный уровень. При этом на ВАХ отобразится лимитирующий процесс. Эмиссия с уровней — безынерционна [11], а процесс заполнения уровней имеет значительно меньшую скорость, определяемую временем жизни в локализованных состояниях τ . Это означает, что ВАХ должны отражать процесс заполнения локализованных состояний и их параметры — время жизни в локализованных состояниях τ и энергию их уровня ψ , отсчитанную от уровня Ферми. В предположении, что приповерхностная зона является слоем толщиной λ , можно вычислить суммарный заряд в нем

Сводка параметров аппроксимации ВАХ формулой (1)

	1				
V_J, V	1.4	1.9	2.6	3.2	4.2
B_J, V	2.07	5.04	8.45	10.1	38.4
ψ_J, eV	0.73	1.33	1.85	2.15	5.1
A_J , nA	0.5	1.8	2.5	3.3	_
$ au_J, \mu s$	0.3	0.1	0.07	0.05	—

 $qN_S \sim 2/3\pi q R_S^2 \lambda N_C$, где $N_C = 8 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ — плотность электронных состояний в зоне проводимости InSb [13], и по его величине и значениям $qN_S \tau^{-1}$ — оценить τ . По значениям τ и величинам тока для конкретных точек ВАХ определяются величины заряда и число электронов эмиссии.

Полученные экспериментально (рис. 3) при экстраполяции ВАХ формулой (1) параметры приведены в таблице.

Значения ψ_J находятся в пределах величины электронного сродства для InSb (~ 5 eV), а τ_J — минимум, на порядок больше времени жизни равновесных электронов в зоне проводимости [13]. Вычисленное максимальное число электронов эмиссии ~ 100.

Судя по характеру ВАХ (рис. 2), на процесс тока при его малых значениях накладывается влияние перезарядки наноконденсатора, образованного приповерхностным слоем локализованного заряда [6]. Эмиссионный процесс происходит на стадии разряда наноконденсатора. Электроны объема полупроводника "прижимаются" полем к поверхности, где за счет размерного квантования возникают электронные состояния в виде энергетических уровней. Протекание тока происходит в процессе перезарядки наноконденсатора: разряд — эмиссия через уровни локализованных состояний и в противотоке — разряд в *RC*-цепи. При этом установившийся для данного значения напряжения ток определится как разность $Q_S(1/\tau - 1/t)$, где Q_S — заряд емкости C_S при напряжении на наноконденсаторе V, $Q_S = C_S V$; $t = (RC)^{1/2}$ — время разряда в *RC*-цепи.

При увеличении V в приповерхностном слое толщиной λ происходит перераспределение заряда в состояния приповерхностной локализации. При этом состояния-уровни возникают по мере увеличения приповерхностного заряда. Емкость C_S увеличивается, ток растет. Для величины напряжения V_J "действует" уровень ψ_J с характерным для него временем τ_J . Поскольку τ_J меньше 10^{-6} s (см. таблицу), а $t = (RC)^{1/2}$ — больше 10^{-5} s ($C > 10^{-17}$ F, $R > 10^7 \Omega$), в этом случае

при разряде превалирует эмиссия. В интервале V_J , когда формируются состояния-уровни и их "действие" мало, превалирует разряд в RC-цепи. Так возникает немонотонный характер BAX (рис. 2) в виде сильно искаженной синусоиды с амплитудами типа пиков. Интервалы между пиками примерно соответствуют интервалам между значениями ψ_J (см. таблицу). Величины пиков и провалов между ними определяются величинами V_J , ψ_J , соотношениями времен τ и t и степенью изменения емкости C. С увеличением V растут значения тока пиков, так как растут величины C и V. BAX при этом в основной части интервала величин напряжения не имеет характера, похожего на кулоновскую "лестницу" для малоэлектронных квантовых точек.

Таким образом, в рамках модели эмиссии через электронные состояния идентифицированы несколько уровней локализации в приповерхностной зоне микрозерна.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-07-00255.

Список литературы

- [1] Кубальчинский В.А. // СОЖ. 2001. Т. 7. № 4. С. 98–104.
- [2] Баграев Н.Т., Буравлёв А.Д., Клячкин Л.Е. и др. // ФТП. 2005. Т. 39. В. 6. С. 716–728.
- [3] Thornton T.J. // Rep. Progr. Phys. 1994. V. 57. P. 311-364.
- [4] Kuo C.-H., Wu J.-M., Lin S.-J. // Nanoscale Res. Lett. 2013. V. 8 (69). P. 2-8.
- [5] Михайлов А.И., Кабанов В.Ф., Жуков Н.Д. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. В. 12. С. 8–14.
- [6] Глуховской Е.Г., Жуков Н.Д. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. В. 14. С. 47–53.
- [7] Жуков Н.Д., Глуховской Е.Г. // Нанотехника. 2014. № 2 (38). С. 127–131.
- [8] Жуков Н.Д., Глуховской Е.Г. // Тез. докл. Х научно-практической конференции "Нанотехнологии — производству". М.: Изд-во "Янус-К", 2014. С. 144.
- [9] Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Нижний Новгород: Институт физики микроструктур РАН, 2004. 110 с.
- [10] *Рыков С.А.* Сканирующая зондовая микроскопия полупроводниковых материалов и наноструктур. СПб.: Наука, 2001. 52 с.
- [11] Егоров Н.В., Шешин Е.П. Автоэлектронная эмиссия. М.: Интеллект, 2011. 703 с.
- [12] Tersoff J. // Phys. Rev. 1989. V. 40. P. 11990.
- [13] Маделунг О. Физика полупроводниковых соединений элементов III и V групп. М.: Мир, 1967.